13

# Прохождение электронов низких энергий через ультратонкие слои оксида фталоцианина олова

© А.С. Комолов, Э.Ф. Лазнева, Н.Б. Герасимова, Ю.А. Панина, А.В. Барамыгин, Я.В. Ахремчик, А.В. Поволоцкий

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия E-mail: a.komolov@spbu.ru

#### (Поступила в Редакцию 4 июня 2014 г.)

Приведены результаты исследования прохождения электронов низких энергий через пленки оксида фталоцианина олова (IV) (SnOPc) толщиной до 8 nm на поверхности подложки окисленного кремния. Использована методика регистрации отражения от поверхности тестирующего пучка медленных электронов, реализованная в режиме спектроскопии полного тока (СПТ) при изменении энергии падающего пучка электронов от 0 до 25 eV. Установлена структура максимумов в спектрах полного тока пленок SnOPc, проведен анализ изменения интенсивностей максимумов спектров полного тока, исходящих от осаждаемой пленки SnOPc и от подложки  $(SiO_2)n$ -Si в процессе увеличения толщины органического покрытия до 8 nm. При таком увеличении толщины органического покрытия происходит увеличение работы выхода поверхности на 0.7 eV, что соответствует переносу электронной плотности от подложки  $(SiO_2)n$ -Si к пленке SnOPc. Измерены спектры оптического поглощения пленок SnOPc. Проведено сравнение спектров поглощения и спектров, измеренных методом СПТ, для пленок SnOPc и пленок молекул бескислородного металлофталоцианина.

Работа выполнена при поддержке грантов СПбГУ 11.38.219.2014 и РФФИ (№ 14-03-00087а); использовано оборудование ресурсного центра СПбГУ "Оптические и лазерные методы исследования вещества".

#### 1. Введение

Электронные свойства ультратонких пленок и кластеров молекул фталоцианинов на поверхности твердых тел представляют интерес для исследований в связи с возможностью их использования в устройствах органической электроники [1,2]. Воздействие со стороны поверхности неорганического полупроводника или введение в состав молекул поляризующих заместителей может привести к изменению положения энергетических уровней в органическом материале [1,3-5]. Особого внимания заслуживают фталоцианины, замещенные электрон-притягивающими функциональными группами, такие как (гексадекафторо-) фталоцианин меди (F<sub>16</sub>-CuPc) и фталоцианин оксида олова (IV) (SnOPc) [6,7]. Введение электрон-притягивающих заместителей, например фторирование, приводит к понижению энергетических уровней в органическом материале [2,8]. При исследованиях характеристик органических полевых транзисторов на основе пленок SnOPc были продемонстрированы их долговременная стабильность при хранении на воздухе и достаточно высокие значения подвижности носителей заряда: 0.44 cm<sup>2</sup>/(V · s) [7]. Кислородзамещенный фталоцианин олова (SnOPc) можно рассматривать как материал, аналогичный композитам на основе органического компонента и металлоксидного компонента, активно исследуемым на предмет применения в качестве активных элементов химических сенсоров, фотовольтаических ячеек и других устройств органической электроники [9-13]. В настоящей работе приведены результаты исследований интерфейсов ультратонких пленок фталоцианина оксида олова (IV) SnOPc на поверхности окисленного кремния, проведенных с помощью методики отражения от поверхности тестирующего пучка медленных электронов (very low energy electron diffraction — VLEED), которую можно реализовать в режиме спектроскопии полного тока (СПТ) [14].

#### 2. Эксперимент

Реактив фталоцианина оксида олова (IV) SnOPc (вставка на рис. 1), доступный коммерчески (Sigma-Aldrich), использовался для приготовления пленок. Обезгаживание реактива SnOPc проводилось in situ в течение нескольких часов в вакуумной камере при базовом давлении 10<sup>-6</sup> Ра и температуре 100°С. Для контроля оптических характеристик был измерен спектр оптического поглощения пленок SnOPc в сравнении со спектром поглощения пленок фталоцианина меди (CuPc) (Sigma-Aldrich) толщиной около 200 nm, нанесенных на подложку из кварцевого стекла, в спектральном диапазоне от 400 до 850 nm (рис. 1). Измерения проводились на спектрометре Perkin Elmer Lambda 1050. Спектры поглощения пленок SnOPc (рис. 1, a) и CuPc (рис. 1, b) хорошо согласуются со спектрами поглощения пленок фталоцианинов, измеренными другими авторами [15]. Максимум при 700 nm в спектрах поглощения пленок CuPc (рис. 1, b) характерен для межзонных пере-



**Рис. 1.** Спектры оптического поглощения исследованных пленок SnOPc (*a*) и пленок CuPc (*b*). На вставке показана химическая формула молекул SnOPc.

ходов, а по его длинноволновому краю ширину оптической запрещенной зоны оценивают как 1.7-1.8 eV [15]. Положение края оптического поглощения в пленках SnOPc (рис. 1, a) сдвинуто на 30-50 nm в сторону больших длин волн, и ширину оптической запрещенной зоны в пленках SnOPc можно оценить как 1.6-1.7 eV [15].

В качестве подложек для нанесения пленок при исследованиях VLEED-СПТ использовались пластины (SiO<sub>2</sub>)*n*-Si, предварительно очищенные в 10% растворе НF и смеси H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. После такой процедуры очистки на поверхности кремния формируется слой оксида кремния толщиной около 3-5 nm с составом, близким к стехиометрическому [16]. Для формирования образцов пленок органический материал толщиной до 8 nm наносился на поверхность подложки со скоростью примерно 0.1 nm/min путем термического осаждения в вакууме непосредственно в процессе проведения измерений VLEED-СПТ [14,16,17]. Во время осаждения пленок допускалось повышение давления на порядок от базового давления в вакуумной камере. Толщина осаждаемого слоя контролировалась с помощью кварцевых микровесов, а также путем анализа степени ослабления СПТ-сигнала, исходящего от нижележащего слоя [14,17]. В методике СПТ параллельный пучок электронов с площадью поперечного сечения 0.2-04 mm<sup>2</sup> направляется по нормали к исследуемой поверхности и регистрируется производная по энергии от полного

тока S(E), проходящего через образец, как функция энергии падающих электронов, которую варьируют в диапазоне от 0 до 25 eV [14,17]. СПТ предоставляет возможность определять работу выхода исследуемой поверхности относительно уровня Ферми системы ( $E_{vac}-E_F$ ) с учетом калибровки инструмента [14]. Было показано, что максимумы тонкой структуры в спектрах полного тока (ТССПТ) в случае органических полупроводниковых материалов соответствуют нижним границам особенностей плотности незаполненных электронных состояний (density of the unoccupied electronic states — DOUS) [18–20].

## 3. Результаты и обсуждение

Результаты формирования ТССПТ пленок SnOPc в процессе их осаждения на поверхность (SiO<sub>2</sub>)n-Si представлены на рис. 2. ТССПТ, измеренная при толщине органического покрытия 0 nm, исходящая от подложки, характерна для поверхности (SiO<sub>2</sub>)n-Si и наблюдалась ранее для других образцов (SiO<sub>2</sub>)n-Si [14]. ТССПТ подложки затухала в процессе осаждения пленки, при этом нарастала интенсивность новой ТССПТ, и при толщине пленки SnOPc 6 nm сформировалась стабильная ТССПТ поверхности с характерными максимумами S<sub>1</sub>-S<sub>5</sub>, расположенными при энергиях 6.5, 8.5, 11.0, 14.5 и 20.0 eV (рис. 2). Наблюдаемая ТССПТ не изменялась при увеличении толщины пленки SnOPc до 8-10 nm, после чего в спектрах возникали искажения вследствие зарядки поверхности под действием падающего электронного пучка. Рассмотрим детально изменения интенсивностей максимумов ТССПТ пленки SnOPc и кремниевой подложки, наблюдаемые в процессе осажде-



**Рис. 2.** ТССПТ в процессе осаждения покрытия SnOPc на подложку  $(SiO_2)n$ -Si.  $S_1 - S_5$  — максимумы TCCПТ, характерные для пленок SnOPc. Около кривых указана соответствующая толщина покрытия SnOPc.



**Рис. 3.** Анализ процессов, происходящих при формировании интерфейса SnOPc  $(SiO_2)n$ -Si. a — уменьшение интенсивности TCCПТ подложки (1) и нарастание интенсивности TCCПТ пленки SnOPc (2); b — изменение положения уровня вакуума  $E_{\text{vac}}$  относительно  $E_{\text{F}}$  в зависимости от толщины органического покрытия SnOPc.

ния (рис. 3, *a*). При выполнении условий формирования сплошного напыляемого органического покрытия и малозначительного изменения ТССПТ граничащих слоев в результате взаимодействия в пограничной области было показано, что интенсивность ТССПТ напыленного слоя (подложки) возрастает (спадает) экспоненциально при увеличении толщины напыленного слоя (d) [17,21]. Показатель экспоненциального изменения интенсивности дается выражением -2d/L [21], где L — длина свободного пробега электронов (ДСПЭ) при данной энергии падающего электрона. В качестве оценки интенсивности ТССПТ сигнала, исходящего от подложки  $(SiO_2)n$ -Si, удобно выбрать интенсивность максимума, на 13 eV отстоящего от уровня минимума, расположенного при 17.5 eV (рис. 2). При энергии электрона на 13 eV выше уровня E<sub>F</sub> ДСПЭ составляет приблизительно 3 nm [21,22]. Интенсивность ТССПТ подложки (SiO<sub>2</sub>)*n*-Si (рис. 3, a, кривая 1) уменьшается по экспоненциальному закону, что свидетельствует о равномерном формировании сплошного органического покрытия [14,17,21]. Для анализа увеличения интенсивности ТССПТ пленки удобно выбрать один из наиболее отчетливых максимумов S<sub>2</sub> (рис. 2) при энергии на 8.5 eV выше E<sub>F</sub>. ДСПЭ в этом случае составляет примерно 4.0 nm [21,22]. ТССПТ осаждаемой пленки SnOPc начинает формироваться на ранней стадии осаждения при усредненной толщине покрытия менее 0.5 nm (рис. 3, *a*, кривая 2). Это наблюдение соответствует тому, что влияние подложки (SiO<sub>2</sub>)*n*- Si не приводит к изменению электронной структуры незаполненных состояний пленки SnOPc. Аналогичный результат был получен нами и другими авторами при исследованиях ряда органических пленок на поверхности подложки (SiO<sub>2</sub>)*n*-Si [1,14].

В процессе осаждении пленок SnOPc на поверхность (SiO<sub>2</sub>)*n*-Si проведен анализ структуры интерфейсного барьера путем регистрации энергетического положения первичного СПТ-пика. Значение Evac-EF для подложки  $(SiO_2)$ n-Si было установлено как  $4.0 \pm 0.1 \, eV$ , что является характерным значением работы выхода для этой поверхности [1,14]. При осаждении SnOPc значения  $E_{\rm vac}-E_{\rm F}$  увеличивались монотонно до  $4.7\pm0.1\,{\rm eV}$ (рис. 3, b). Увеличение работы выхода при осаждении пленки соответствует переносу отрицательного заряда в органическую пленку из подложки. Наиболее значительное изменение работы выхода происходит при увеличении органического покрытия до 2 nm, когда ТССПТ осаждаемой пленки еще не была полностью сформирована (рис. 3, b), что наблюдалось и другими авторами для ряда интерфейсов органических пленок [23,24]. Одновременно с изменением значений работы выхода существенных изменений энергетического положения максимумов ТССПТ подложки и ТССПТ пленки SnOPc не наблюдалось. Это свидетельствует о том, что изменение потенциала поверхности вызвано главным образом изменением работы выхода поверхности вследствие изменения состава поверхностного слоя в процессе нанесения органического материала на подложку.

Молекула SnOPc (вставка на рис. 1) является металлофталоцианином со введенным в состав молекулы атомом кислорода. Последний является достаточно сильным электрон-притягивающим элементом, а поляризующие заместители часто используются для целенаправ-



**Рис. 4.** *а*) ТССПТ пленок SnOPc толщиной 6 nm с характерными максимумами  $S_1-S_5$  (см. рис. 2). *b*) ТССПТ пленок CuPc толщиной 6 nm, построенная по результатам работы [25].

ленной модификации электронных свойств органических материалов [2,4,6,7]. Поэтому целесообразно сравнить ТССПТ пленок SnOPc с ТССПТ пленок какого-либо другого металлофталоцианина, например фталоцианина меди (CuPc). ТССПТ пленок SnOPc обладает характерными максимумами S<sub>1</sub>-S<sub>5</sub> (рис. 4, *a*), ТССПТ пленок СиРс с основными максимумами  $T_1-T_7$ : 5.5, 7.5, 9.0, 10.0, 12.0, 15.0 и 20 eV (рис. 4, b) построена на основе данных, полученных нами ранее в работе [25]. Характер наблюдаемых максимумов ТССПТ пленок CuPc был определен ранее [25] по аналогии с характером максимумов для пленок конденсированного бензола и его производных, достаточно детально исследованных в литературе [26]. Максимумы  $T_6$  и  $T_7$  (рис. 4, b) по энергетическому положению соответствуют зонам незаполненных состояний  $\sigma^*_{(C=C)}$  конденсированного бензола. Максимумы  $T_3-T_5$  имеют  $\sigma^*_{(C-C)}$ -характер. Максимумы T<sub>1</sub> и T<sub>2</sub> связывают с границами  $\pi^*$ -состояний в пленках CuPc [25]. При сравнении ТСПТ пленок CuPc (рис. 4, b) и SnOPc (рис. 4, a) можно заметить следующие закономерности. В области энергий выше 13 eV энергетическое положение максимумов S<sub>4</sub> и S<sub>5</sub> пленки SnOPc хорошо согласуется с энергетическим положением максимумов T<sub>6</sub> и T<sub>7</sub> пленки CuPc. В этом энергетическом диапазоне существенных различий в спектрах не наблюдается. В энергетическом диапазоне на 8–13 eV выше  $E_{\rm F}$  расположены максимумы  $T_3 - T_5$ пленки CuPc, которые связывают с границами  $\sigma^*_{(\mathrm{C}-\mathrm{C})}$ максимумов плотности незаполненных электронных состояний [25]. В этом же энергетическом диапазоне находится максимум  $S_3$  пленки SnOPc (рис. 4, a). Максимумы  $S_1$  и  $S_2$  пленки SnOPc (рис. 4, *a*) сдвинуты на  $1-2 \,\mathrm{eV}$  в сторону больших энергий электрона относительно максимумов  $T_1$  и  $T_2$  пленки CuPc (рис. 4, *b*) соответственно. При этом максимум  $S_1$  (рис. 4, *a*) находится в энергетическом диапазоне, характерном для  $\pi^*$ -максимумов  $T_1$  и  $T_2$  (рис. 4, b). Максимум  $S_2$  находится на границе этого диапазона, поэтому для определения его природы необходимо провести дополнительный анализ.

# 4. Заключение

Исследованы закономерности формирования спектров полного тока и пограничного потенциального барьера при прохождении электронов низких энергий через пленки оксида фталоцианина олова (IV) SnOPc толщиной до 8 nm на поверхности (SiO<sub>2</sub>)*n*-Si. Впервые установлена структура максимумов в спектрах полного тока пленок SnOPc. По мере формирования интерфейса SnOPc/(SiO<sub>2</sub>)*n*-Si в процессе увеличения толщины органического покрытия до 8 nm происходит увеличение работы выхода поверхности на 0.7 eV, что соответствует переносу электронной плотности от подложки (*SiO<sub>2</sub>*)*n*-Si к пленке SnOPc. Анализ спектров оптического поглощения пленок SnOPc и пленок молекул бескислородного металлофталоцианина — фталоцианина меди

показал, что ширина запрещенной зоны в случае пленок SnOPc имеет меньшее значение, чем в случае пленок фталоцианина меди. При сравнении спектров полного тока пленок CuPc и SnOPc показано, что в энергетическом диапазоне на 13-23 eV выше  $E_{\rm F}$  существенных различий не наблюдается, а в энергетическом диапазоне на 6-13 eV выше  $E_{\rm F}$  различия в спектрах пленок CuPc и SnOPc существенны.

### Список литературы

- [1] L. Grzadziel, M. Krzywiecki, H. Peisert, T. Chassé, J. Szuber. Org. Electron. **13**, *10*, 1873 (2012).
- [2] J. Ren, Sh. Meng, Y.-L. Wang, X.-C. Ma, Q.-K. Xue, E. Kaxiras. J. Chem. Phys. 134, 194 706 (2011).
- [3] M. Marks, S. Sachs, C.H. Schwalb, A. Schöll, U. Höfer. J. Chem. Phys. 139, 12, 124 701 (2013).
- [4] J.L. Brédas, A.J. Heeger. Chem. Phys. Lett. 217, 507 (1994).
- [5] S. Godlewski, M. Szymonski. Int. J. Molec. Sci. 14, 2, 2946 (2013).
- [6] А.С. Комолов, Э.Ф. Лазнева, С.А. Пшеничнюк, А.А. Гавриков, Н.С. Чепилко, А.А. Томилов, Н.Б. Герасимова, А.А. Лезов, П.С. Репин. ФТП 47, 7, 948 (2013).
- [7] D. Song, F. Zhu, B.Yu, L. Huang, Y. Geng, D. Yan. Appl. Phys. Lett. 92, 143 303 (2008).
- [8] F. Babudri, G.M. Farinola, F. Naso, R. Ragni. Chem. Commun. 10, 1003 (2007).
- [9] S. Bubel, A. Ringk, P. Strohriegl, R. Schmechel. Physica E 44 10, 2124 (2012).
- [10] С.С. Карпова, В.А. Мошников, А.И. Максимов, С.В. Мякин, Н.Е. Казанцева. ФТП 47, 8, 1022 (2013).
- [11] A.N. Aleshin, I.P. Shcherbakov, V.N. Petrov, A.N. Titkov. Org. Electron. 12, 8, 1285 (2011).
- [12] F. Meng, X. Yan, Y. Zhu, P. Si. Nanoscale Res. Lett. 8, 179 (2013).
- [13] A. Modelli, D. Jones, S.A. Pshenichnyuk. J. Phys. Chem. C 114, 1725 (2010).
- [14] A.S. Komolov, E.F. Lazneva, S.N. Akhremtchik, N.S. Chepilko, A.A. Gavrikov. J. Phys. Chem. C 117, 24, 12633 (2013).
- [15] S. Qu, Y. Gao, C. Zhao. Chem. Phys. Lett. 367, 767 (2003).
- [16] A.S. Komolov, P.J. Moeller. Appl. Surf. Sci. 212–213, 497 (2003).
- [17] A.S. Komolov, P.J. Moeller. Coll. Surf. A 239, 49 (2004).
- [18] I. Bartos. Progr. Surf. Sci. 59, 197 (1998).
- [19] С.А. Пшеничнюк, А.В. Кухто, И.Н. Кухто, А.С. Комолов. ЖТФ 81, 6, 8 (2011).
- [20] S.A. Pshenichnyuk, A.S. Komolov. J. Phys. Chem. A 116, 1, 761 (2012).
- [21] С.А. Комолов, Э.Ф. Лазнева, А.С. Комолов. Письма в ЖТФ 29, 23, 13 (2003).
- [22] T. Graber, F. Forster, A. Schoell, F. Reinert. Surf. Sci. 605, 878 (2011).
- [23] L. Yan, Y. Gao. Thin Solid Films 417, 101 (2002).
- [24] I. Hill, D. Milliron, J. Schwartz, A. Kahn. Appl. Surf. Sci. 166, 354 (2000).
- [25] A.S. Komolov, S.N. Akhremtchik, E.F. Lazneva. Spectrochim. Acta A 798, 708 (2011).
- [26] Y. Stöhr. NEXAFS spectroscopy. Springer, Berlin (2003).